



XXV CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL

“Cincuenta Años de Avance en la Ingeniería Estructural Mexicana”

29 al 31 de octubre de 2026 en León, Guanajuato

CONVOCATORIA

La Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, A.C., convoca a todos los profesionales, académicos, investigadores y estudiantes a presentar artículos para el **XXV Congreso Nacional de Ingeniería Estructural (CNIE)**.

En esta ocasión el tema principal del Congreso es **“Cincuenta Años de Avance en la Ingeniería Estructural Mexicana”**. Contaremos con la participación de expositores y conferencistas de reconocido prestigio nacional e internacional.

El evento se llevará a cabo en el Poliforum León, del 29 al 31 de octubre de 2026. En León, Guanajuato, descubriremos una gran variedad de atractivos recreativos, culturales y gastronómicos.

Para la presentación de ponencias técnicas por parte de los congresistas, se han considerado los siguientes temas:

1. Desarrollo de proyectos integrales: ingeniería estructural-arquitectura.
2. Análisis estructural de procesos constructivos.
3. Ingeniería Forense.
4. Avance tecnológico en estructuras.
5. Riesgo y confiabilidad estructural.
6. Análisis y diseño de estructuras de concreto y mampostería.
7. Análisis y diseño de estructuras de acero.
8. Análisis y diseño de estructuras de madera y otros materiales.
9. Análisis estructural ante cargas accidentales (sismo, viento, hundimientos diferenciales, entre otras).
10. Análisis y conservación de construcciones del patrimonio cultural arquitectónico.
11. Análisis y diseño de puentes.
12. Análisis y diseño de estructuras especiales (plataformas marinas, tuberías, tanques de almacenamiento, entre otras).
13. Estudios experimentales de sistemas estructurales y materiales.
14. Evaluación y rehabilitación estructural de edificios existentes.
15. Docencia en Ingeniería Estructural.

ENVÍO DE RESÚMENES

Los interesados en presentar una ponencia en el Congreso deberán enviar los resúmenes de sus artículos de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. Los resúmenes deberán escribirse a espacio simple y en español. Su extensión mínima es de 300 palabras y máxima de una cuartilla. Los resúmenes deben ser claros y concisos. Estos deberán incluir:
 - a. Título del artículo en LETRAS MAYÚSCULAS.
 - b. Nombre del autor(es). Usar siempre el siguiente formato:
Nombre(s) y Apellidos
Subrayar el nombre del autor responsable del envío para efectos de contacto con los organizadores del Congreso y señalar el autor que presentará el artículo.
 - c. Afiliación del autor responsable (institución donde labora):
 - Dirección: calle, ciudad, estado, código postal, país.
 - Teléfono.
 - d. Correo electrónico del autor responsable.
 - e. Número y nombre del tema más apropiado en el que se debe considerar la presentación del artículo enviado. Seleccione uno de los quince temas indicados previamente.
2. El resumen deberá contener y describir claramente el objetivo del trabajo, sus alcances, la metodología y conclusiones.
3. Los resúmenes deberán ser elaborados en formato de *MS Word*® y subidos al sitio de internet en la dirección <http://smie.com.mx/sistemas/cnie/index.php> en la parte del **XXV CONGRESO NACIONAL**.

En esta edición del congreso no hay límite máximo de artículos en los cuales un autor puede participar, pero se deberá cubrir al menos una inscripción por cada tres artículos.

ACEPTACIÓN DE ARTÍCULOS

Los artículos recibidos serán sujetos a una segunda etapa de revisión para verificar que se cumpla con los requisitos de calidad, originalidad y que satisface el formato solicitado. Para ser incluidos en las memorias y en el programa del Congreso se deberá contar con el pago de la inscripción de al menos uno de los autores y cumplir con lo indicado en el punto anterior.



FECHAS IMPORTANTES

Fecha límite para recepción de resúmenes: 27 de marzo de 2026.

Notificación de aceptación de resúmenes: 30 de abril de 2026.

Fecha límite de recepción de artículos aceptados: 21 de agosto de 2026

Notificación de aceptación para publicación de artículos: 2 de octubre de 2026.